

特徴

- ブランクの表面処理が改良されました。
- 直接シルバーを蒸着させます。
フラッシュは必要ありません。
- ガスを必要とする特別な処理はありません。

オプションパッケージ

- SS アンテナと 分配シールド
- 電気抵抗整合ボックス
- ゲートバルブ絞りキット
- アップグレードされたPCB制御ボックス
- 抽気絞り弁
- ソフトウェア

RFX-600供給電源が必要です。

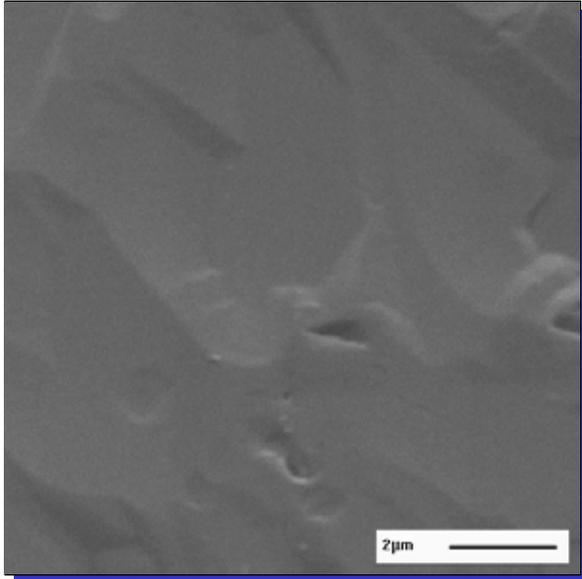
サンダースジャパン株式会社

〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 芝パークビル10F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774
E-mail: japansales@saunders-assoc.com World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>

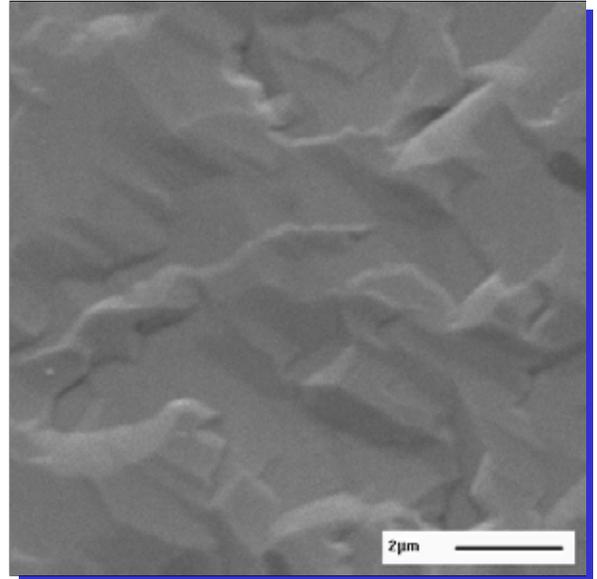
**直接シルバーを蒸着した結果:
SEM 解析**

- 付着性が増しました。
- 粒状組織が改善されました。

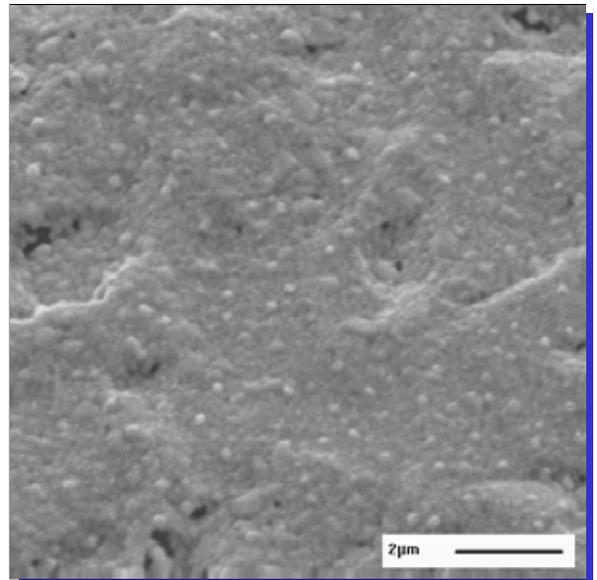
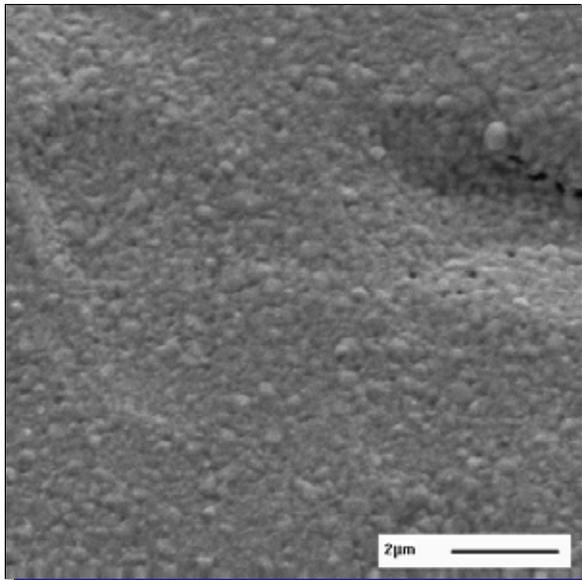
容量結合プラズマで



容量結合プラズマ無しで



蒸着中



150 で
ベーク
アウト
した後

x10000に拡大